特許協力条約

前田

発信人 日本国特許庁(国際調査機関)

04, 12, 15 出願人代理人 前田 弘 様 あて名 PCT T 541-0053 国際調査機関の見解書 (法施行規則第40条の2) [PCT規則43の2.1] 大阪府大阪市中央区本町2丁目5番7号 大阪丸紅ビル 発送日 14.12.2004 (日.月.年) 出願人又は代理人 今後の手続きについては、下記2を参照すること。 の書類記号 M04-C-279CT1 優先日 国際出願番号 国際出願日 06.09.2004 PCT/JP2004/013263 (日.月.年) (日.月.年) 04.09.2003 国際特許分類(IPC) Int. Cl' H01L23/36, 25/04 出願人(氏名又は名称) 松下電器産業株式会社

1.	1. この見解書は次の内容を含む。						
	X	第I欄	見解の基礎				
		第Ⅱ欄	優先権				
		第Ⅲ欄	新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成				
		第IV欄	発明の単一性の欠如				
	X	第V欄	PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、 それを裏付けるための文献及び説明				
	X	第VI欄	ある種の引用文献				
		第VII欄	国際出願の不備				
		第Ⅷ橌	国際出願に対する意見				

2. 今後の手続き

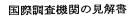
国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日 26.11.2004		
名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 田中 永一	4R 9539
郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内	泉 3469



国際出願番号 PCT/JP2004/013263

第I欄	見解の基礎			
1. 50	の見解書は、下	記に示す場合を	除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。	
	この見解書は、		語による翻訳文を基礎として作成した。	٠
	それは国際調査	ぎのために提出さ	られた P C T規則12.3及び23.1(b)にいう翻訳文の言語である。	
	の国際出願で開 下に基づき見解		の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、	
a.	タイプ	配列表		
		配列表に	こ関連するテーブル	
b.	フォーマット	鲁面		
		コンピュ	ュータ読み取り可能な形式	
c.	提出時期	□ 出願時の	の国際出願に含まれる	
		□ この国際	祭出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された	
		出願後に	こ、調査のために、この国際調査機関に提出された	
3.	た配列が出願	表又は配列表に 時に提出した配	関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出 2列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出	当し 当が
	あった		•	
	あった。			
4. 補	あった。 足意見:			
4. 補				
4.補				
4.補				
4. 補				
4. 補 ,				
4. 補				
4. 補				
4. 補			•	
4. 補				
4. 補				
4. 補	足意見:			
	足意見:			
	足意見:			
	足意見:			



国際調査機関の見解書

国際出願番号 PCT/JP2004/013263

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、 それを裏付る文献及び説明						
1.	. 見解					
	新規性(N)	請求の範囲 請求の範囲		有 無 _		
	進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲		_ 有 _ 無 _		
	産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 請求の範囲		_ 有 _ 無 _		

2. 文献及び説明

文献1: JP 5-121603 A (三菱電機株式会社) 1993.05.18

文献 2: JP 2002-368121 A (株式会社日立製作所) 2002.12.20

文献3: JP 2002-33445 A (三菱電機株式会社) 2002.01.31

文献4: JP 2003-17658 A (株式会社東芝) 2003.01.17

文献5: JP 2001-156225 A (株式会社デンソー) 2001.06.08

請求の範囲1-3, 7-11に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1-文献3より進歩性を有しない。

文献1には、突起が形成された伝熱板に接着剤を用いてパワートランジスタが接着された混成集積回路装置が開示されている。文献2には、SiC基板を用いたパワーMOSFETが開示されている。文献3には、メインフレーム上に複数のパワー素子を搭載し樹脂封止した半導体装置が開示されている。

請求の範囲12,13に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1、 文献2及び文献4より進歩性を有しない。

文献4には、パワー半導体素子等を容器内に入れた電力用半導体装置が開示されている。

請求の範囲4-6に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1-文献3並びに文献5より進歩性を有しない。また、請求の範囲14に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1,文献2,文献4及び文献5より進歩性を有しない。

文献5には、チップ等が封止されたものの両面にフィンを備えた放熱部材を設け た半導体装置が開示されている。



国際調査機関の見解書

国際出願番号 PCT/JP2004/013263

第VI欄 ある種の引用文

1. ある種の公表された文書(PCT規則43の2.1及び70.10)

出願番号 特許番号	公知日 (日.月.年)	出願日 _(日.月.年)	優先日(有効な優先権の主張) <u>(日.月.年)</u>
JP 2004-214368 A	29. 07. 2004	27. 12. 2002	
JP 2004-140068 A 「P X 」	13. 05. 2004	16. 10. 2002	

2. 書面による開示以外の開示(PCT規則43の2.1及び70.9)

書面による開示以外の開示の種類

書面による開示以外の開示の日付 (日.月.年) 書面による開示以外の開示に言及している 書面の日付(日.月.年)